

2026年度 公益財団法人 天田財団 [助成事業]

～ 人を育て、知を拓き、未来を創る～

金属等の塑性加工及びレーザープロセッシングに関する 研究開発助成・国際交流助成の募集

募集内容

金属等^{注1}の塑性を利用した加工及び高密度エネルギー下での諸特性を利用した加工に必要な技術^{注2}の調査・研究に対する助成及びその国際交流への助成を行います。

注1：金属等とは、金属・プラスチック・CFRP・セラミックス・複合材料等も含みます。

注2：加工に間接的に影響を及ぼす技術（例：IoT・AI・CPS）等も含みます。

◎ 研究開発助成【募集期間】2026年6月2日～7月31日 ※①と②、①と③の重複申請が可能です。 総額／約2億6,000万円

助成プログラム名称	助成金（万円）	募集件数 （塑性・レーザー合算）
① 重点研究開発助成 技術動向や社会情勢のニーズを重点研究課題として顕在化させ、それに対して 独創的、革新的な研究に対する助成	800 ～ 1,000	4 ～ 6
② 一般研究開発助成 基礎的、試験的、実用的な研究で助成対象分野の進展に期待できる 研究に対する助成	200 ～ 300	45 ～ 50
③ 奨励研究助成（※若手研究者枠） 助成対象分野の若手研究者の育成、挑戦的研究に対する助成	180 ～ 200	20 ～ 26

◎ 国際交流助成【募集期間】2026年6月2日～7月31日（当期予算が残った場合は追加募集します） 総額／約3,000万円

助成プログラム名称	助成金（万円）	募集件数 （塑性・レーザー合算）
④ 国際会議等準備及び開催助成 国内で開催される権威ある機関、又は団体が主催する 国際会議等の準備及び開催への助成	80 ～ 100	4 ～ 8
⑤ 第1回 国際会議等準備及び開催助成 海外で開催実績があり、国内で初めて開催される権威ある機関、又は 団体が主催する国際会議等の準備及び開催への助成（初回限定）	100 ～ 150	1 ～ 2
⑥ 国際会議等参加助成 海外で開催される権威ある機関、又は団体が主催する国際会議等に参加し、 発表や運営の役割を担う者の旅費等に対する助成（ポスドク・院生同行1名可）	1名の場合／25～60 2名の場合／50～120	5 ～ 10 3 ～ 6
⑦ 国際会議等参加助成（※若手研究者枠） 海外で開催される権威ある機関、又は団体が主催する国際会議等に参加し、 発表等を行う若手研究者の旅費等に対する助成	25 ～ 60	3 ～ 6
⑧ 国際シンポジウム等準備及び開催助成 自らが中心的役割を担い、3ヶ国以上の研究者を日本に招請して開催する 小規模の研究交流会等への準備及び開催への助成	40 ～ 50	1 ～ 2

※若手研究者枠：2027年3月31日時点で満39歳以下、かつ弊財団の研究開発助成受給の未経験者

申込方法

弊財団HPに研究者登録後、各助成プログラムを選択してください。

<https://www.amada-f.or.jp/>

または 天田財団

検索



問い合わせ

公益財団法人 天田財団

〒259-1116 神奈川県伊勢原市石田350

TEL:0463-96-3580 FAX:0463-96-3579

E-mail:zaidan@amada-f.or.jp



公益財団法人

天田財団

THE AMADA FOUNDATION